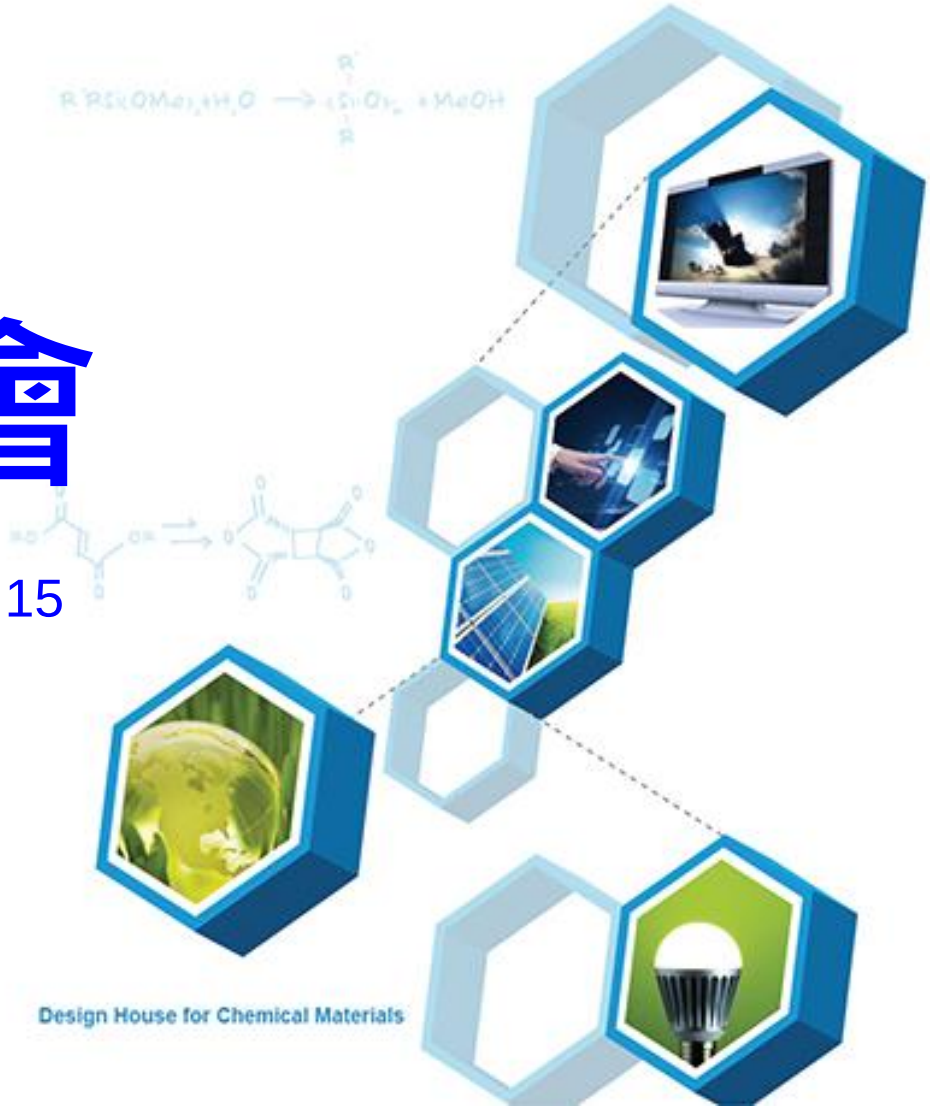
DAXIN

達興材料股份有限公司

股票代碼：5234

法人說明會

2021.12.15



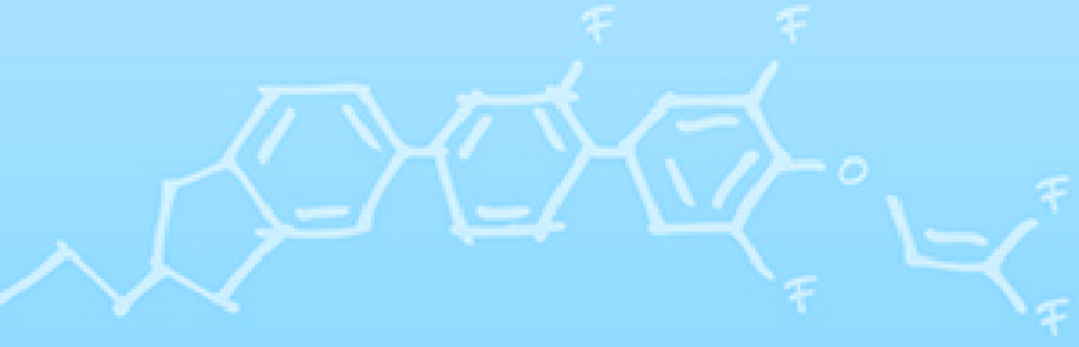
免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。

- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

簡報大綱

- 公司簡介
- 經營成果
- 營運概況與未來展望



公 司 簡 介

公司基本資料

創立日期	2006年7月12日 (友達光電及長興材料合資成立)
資本額	新臺幣10.27億
員工人數	截至2021年11月之員工人數為 381 人 研發人員 50%
上市日期	2012年7月16日 (股票代號：5234)
合併營收	2021年：41.18億(1~11月)
主要營業項目	顯示器材料 半導體材料 上游關鍵原材料 其他特用精細化學材料

營運據點

營運總部/研發中心 – 台中中科

先進製造中心 II – LCD材料廠

先進製造中心 II – 半導體材料廠

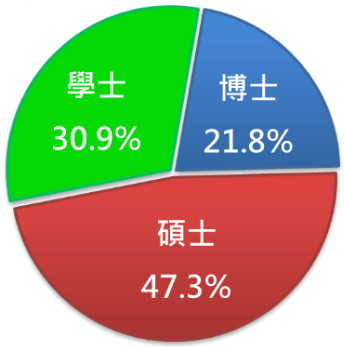
先進製造中心 I – 台中中科

持續投入高階研發

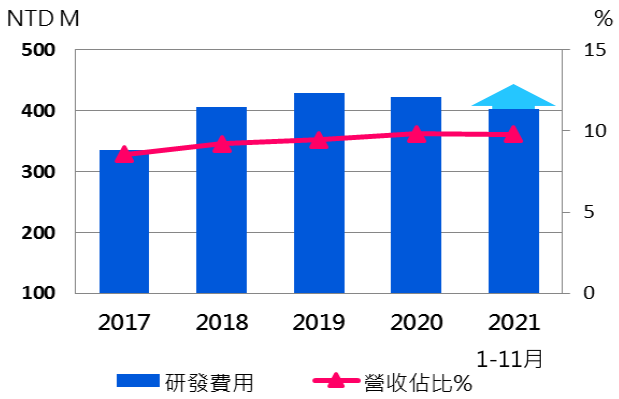
資料日期：2021.11.30

研發人員 50%

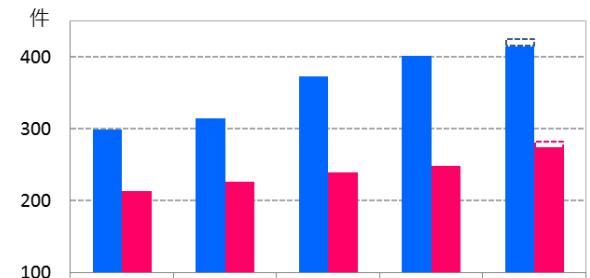
頂尖研發團隊



研發佔營收10%

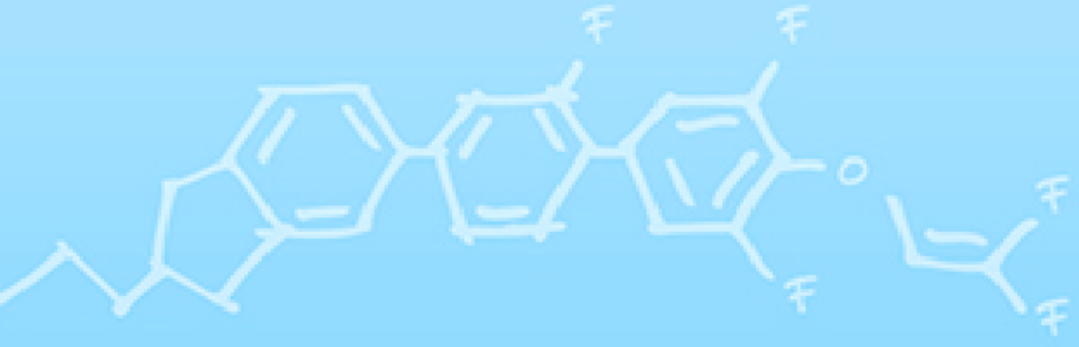


PI為主軸 多種應用



	2017	2018	2019	2020	2021
申請	299	315	373	401	415
獲證	213	226	239	248	275

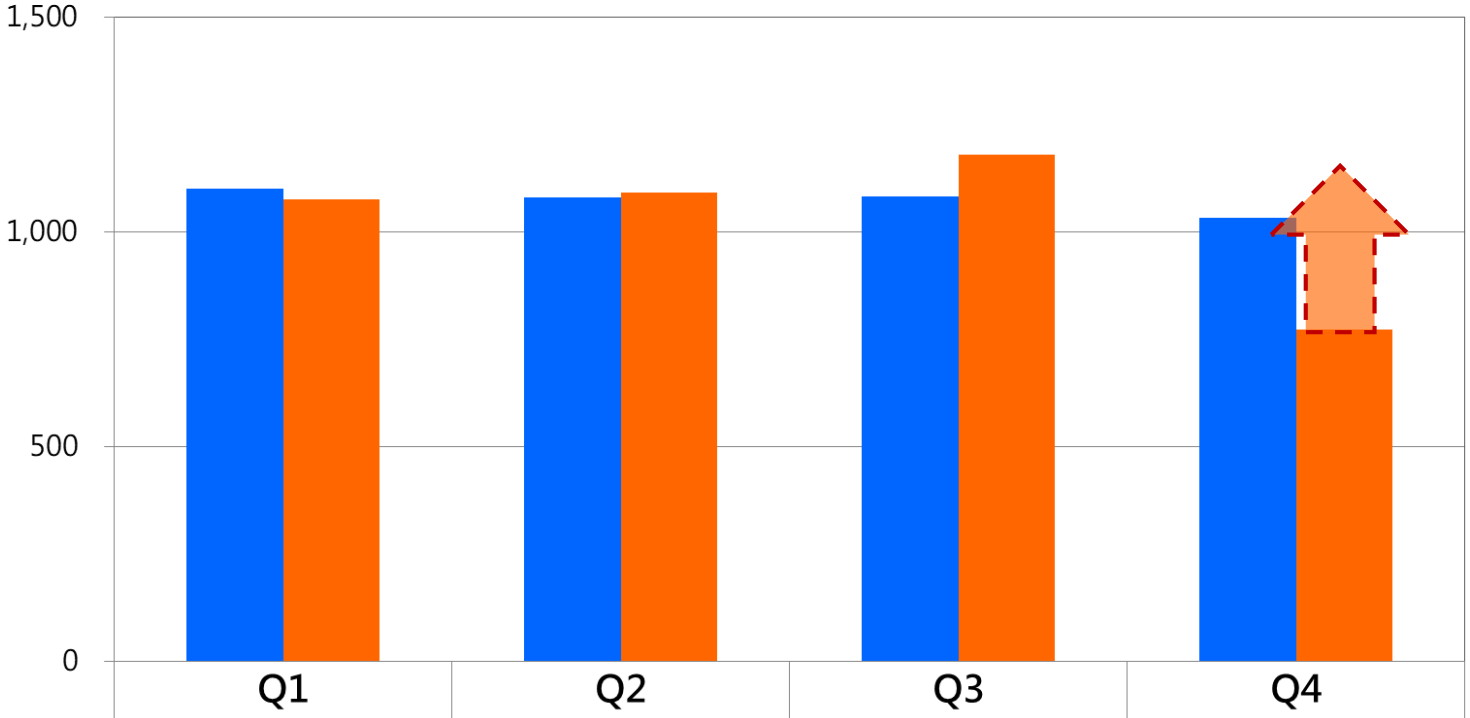
- LCD最尖端領域材料
- 國家Å世代永久材專案開發計畫
- ppt等級純化製程開發
- 半導體及關鍵材料研發 >50%



經 營 成 果

營業額

Unit: NTD M



	Q1	Q2	Q3	Q4
2020 Sales	1,101	1,080	1,082	1,033
2021 Sales	1,075	1,091	1,180	772

◆ 2021年 1-11月營收 4,118M，較去年同期 3,956M，增加 4.1%。

註：2021Y Q4 為 10~11月自結數

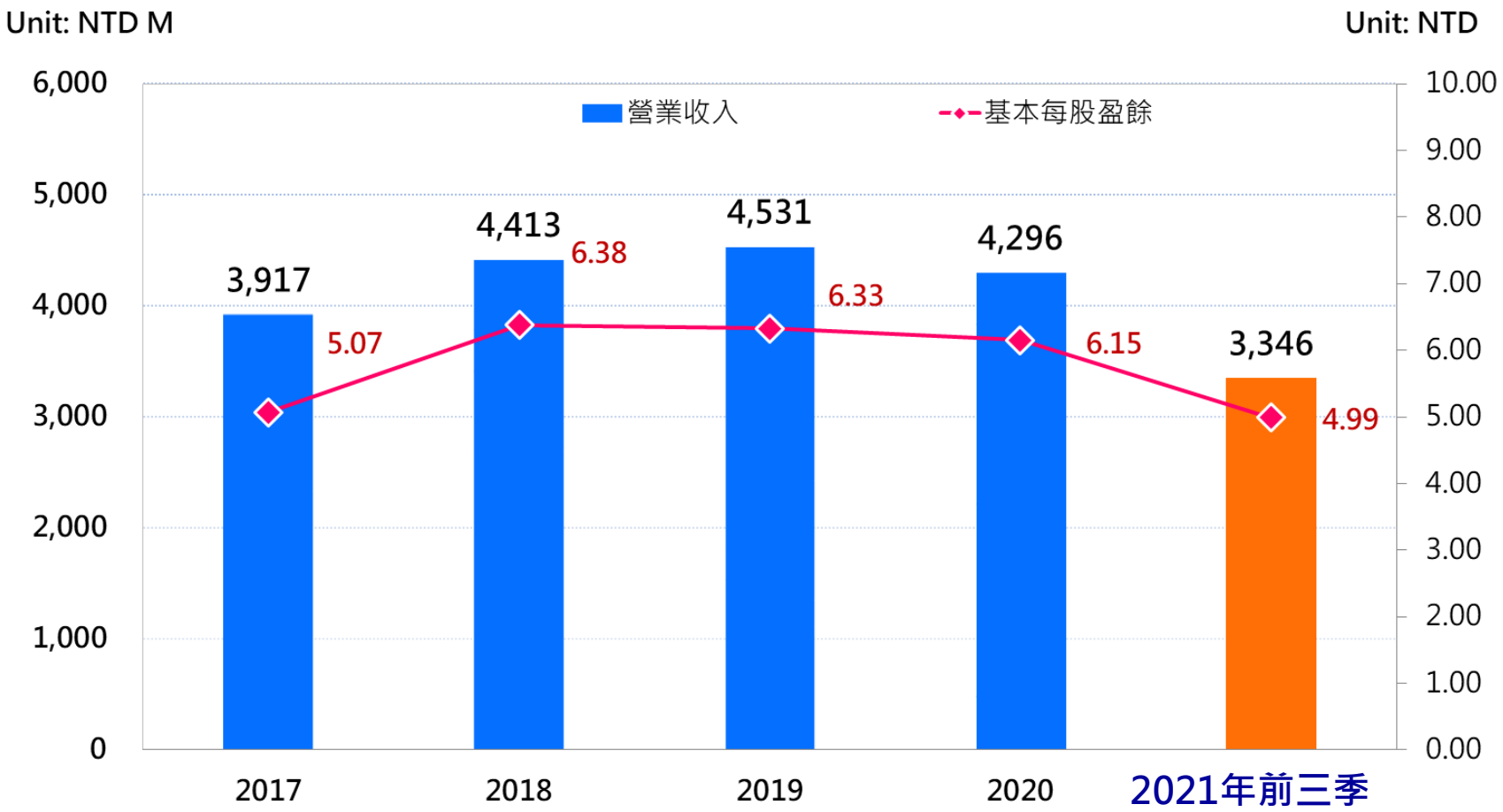
合併綜合損益表

DAXIN

Unit : NTD M	2021 Q1		2021 Q2		2021 Q3		2021 前三季		2020 前三季		年成長%
營業收入	1,075	100.0%	1,091	100.0%	1,180	100.0%	3,346	100.0%	3,263	100.0%	2.5%
營業成本	684	63.6%	699	64.0%	752	63.8%	2,135	63.8%	2,095	64.2%	1.9%
營業毛利	391	36.4%	392	36.0%	428	36.2%	1,211	36.2%	1,168	35.8%	3.7%
營業費用	206	19.2%	205	18.8%	219	18.6%	631	18.9%	610	18.7%	3.4%
營業淨利	185	17.2%	187	17.1%	208	17.6%	580	17.3%	558	17.1%	4.0%
營業外收(支)	(6)	(0.5%)	(3)	(0.3%)	9	0.7%	0	0.0%	(5)	(0.2%)	(97.6%)
稅前淨利	179	16.7%	184	16.9%	217	18.4%	580	17.3%	552	16.9%	5.0%
綜合損益總額	162	15.1%	161	14.8%	190	16.1%	513	15.3%	483	14.8%	6.1%
基本每股盈餘 (NTD)	1.58		1.57		1.85		4.99		4.71		

◆ 2021年 1-11月稅前淨利為 713M，較去年同期669M，增加 6.5%。

營收與獲利趨勢



◆ 2021年 1-11月 營業淨利及稅前淨利歷史新高。

合併資產負債表摘要

DAXIN

Unit: NTD M	2021/9/30		2020/9/30		年成長	年成長 %
現金及約當現金	199	4.4%	318	7.6%	(118)	(37.3%)
按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動	850	18.8%	733	17.5%	117	16.0%
應收帳款	1,304	28.8%	1,259	30.1%	45	3.6%
存貨	385	8.5%	263	6.3%	122	46.3%
不動產、廠房及設備	1,540	34.0%	1,350	32.3%	189	14.0%
使用權資產	182	4.0%	192	4.6%	(9)	(4.9%)
資產總計	**4,528**	**100.0%**	**4,175**	**100.0%**	**353**	**8.4%**
流動負債	1,240	27.4%	1,077	25.8%	163	15.1%
非流動負債	388	8.6%	345	8.3%	43	12.3%
負債總計	**1,628**	**36.0%**	**1,423**	**34.1%**	**206**	**14.5%**
權益總計	**2,900**	**64.0%**	**2,753**	**65.9%**	**147**	**5.3%**

重要財務指標		
流動比率%	**224%**	**243%**
存貨週轉天數	**43**	**36**

合併現金流量表摘要

Unit: NTD M	2021 前三季	2020 前三季
本期稅前淨利	580	552
折舊及攤銷	164	166
營運資金變動	(147)	67
營業活動之淨現金流入	**507**	**720**
取得不動產、廠房及設備	(317)	(170)
按攤銷後成本衡量之金融資產減少(增加)	112	(203)
投資活動之淨現金流出	**(206)**	**(375)**
短期借款增加(減少)	80	-
舉借長期借款	54	159
發放現金股利	(514)	(514)
籌資活動之淨現金流出	**(385)**	**(360)**
本期現金及約當現金減少	**(85)**	**(16)**
期末現金及約當現金餘額	**199**	**318**

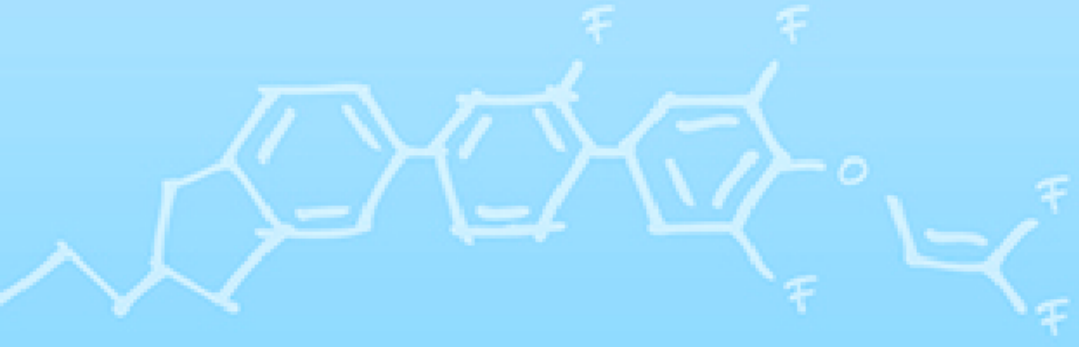
註：2021/9/30及2020/9/30期末現金及約當現金加計超過三個月以上定存餘額分別為1,040M及1,050M 。

股利政策

DAXIN

■ 維持高股息政策。

年度	EPS	現金股利	股票股利	股利發放比率
2020	6.15	5.0	0.0	81%
2019	6.33	5.0	0.0	79%
2018	6.38	5.0	0.0	78%
2017	5.07	3.5	1.0	89%
2016	3.78	3.0	0.0	79%



營運概況與未來展望

主要產品佈局

DAXIN

- LCD CF/Array材料
- LCD Cell 材料

- 先進製程材料
- 先進封裝材料

- 功能性單體
- 特用高分子

2021經營成果

顯 示 器

DAXIN

■ **LCD Color Filter**

- 感光間隙材PS : 客戶擴產及新產線開出，保持市占領先。
- 黑色光阻BM : 增加新客戶，開發高亮度公共顯示器(PID)新規格。

■ **LCD Cell**

- 快速液晶LC : 量產導入NB及Monitor產品。
- PI配向膜 : 新客戶認證完成，開發曲面新規格。

■ **LCD Array**

- 8K銅蝕刻液 : 8K產品需求增加及新客戶放量，保持市占領先。

2021新產品開發

半 導 體

DAXIN

■ 先進封裝 (Wafer & Panel)

- 有機離型層 : 歐美新客戶認證完成。
- 絕緣保護材 : 客戶POR(Process of Record)導入與新產品驗證。
- 感光介電材 : 客戶特性驗證與產品測試。

■ 先進製程/成熟製程

- 高純度溶劑 : 驗證完成，平行展開放量。
- 光阻頂部塗層 & 光阻剝離液 : 開發完成，上線驗證。
- 特用去除液 : 開發完成，上線驗證。

2021新產品開發

關鍵原材料

DAXIN

■ 顯示器領域

- PI(Polyimide)功能性單體 : 韓國及日本客戶認證完成放量。
- 液晶單晶 : 自有專利單晶設計開發。
- 高阻抗黑色色膏 : 特殊色粉表面改質分散技術。

■ 半導體領域

- 特用交聯劑 : 導入先進封裝製程。
- 特用低離子單體 : 先進濕製程 高純度特用化學品。
- 功能性添加劑 : 先進微影製程 高純度特用化學品。

研發計畫 - 顯示器

DAXIN

- 優化生產製程，掌握自製關鍵原材料，提高成本競爭力。
- 開發更高規格材料，擴大市佔率。

LCD Color Filter

- 高精細高阻抗黑色光阻
- 黑色感光間隙材 BPS
- 高精細感光間隙材 PS

LCD Cell

- 8K 高附著 PI配向膜
- 曲面 PI配向膜
- 高穿快速型液晶
- 自配向液晶 (PI-less LC)

LCD Array

- 下世代8K銅蝕刻液

Source : AUO Display Plus

Source : AUO

Source : Samsung

研發計畫 - 半導體

DAXIN

- 開發次世代3D堆疊技術及異質整合所需新材料。
- 建立純化製程技術，提供超高純度半導體級化學品。
- 精進高品質之精密製造技術。

先進封裝

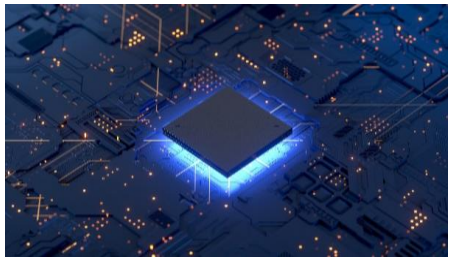
- 暫時轉貼層
- 高頻低介電感光介電材

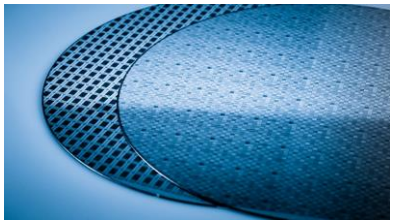
先進製程 BEOL

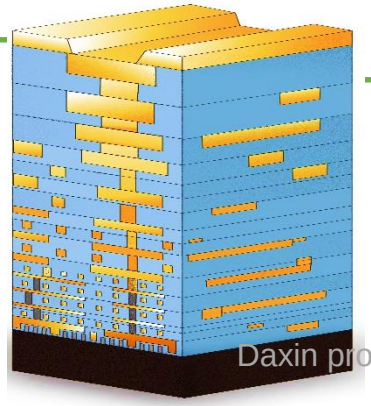
- 高效能特用去除液
- 高純度表面清洗液
- 高解析感光晶圓保護材

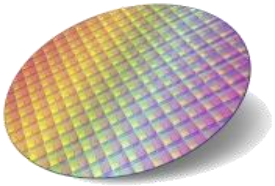
先進製程 FEOL

- 特用蝕刻液
- 特用保護框膠





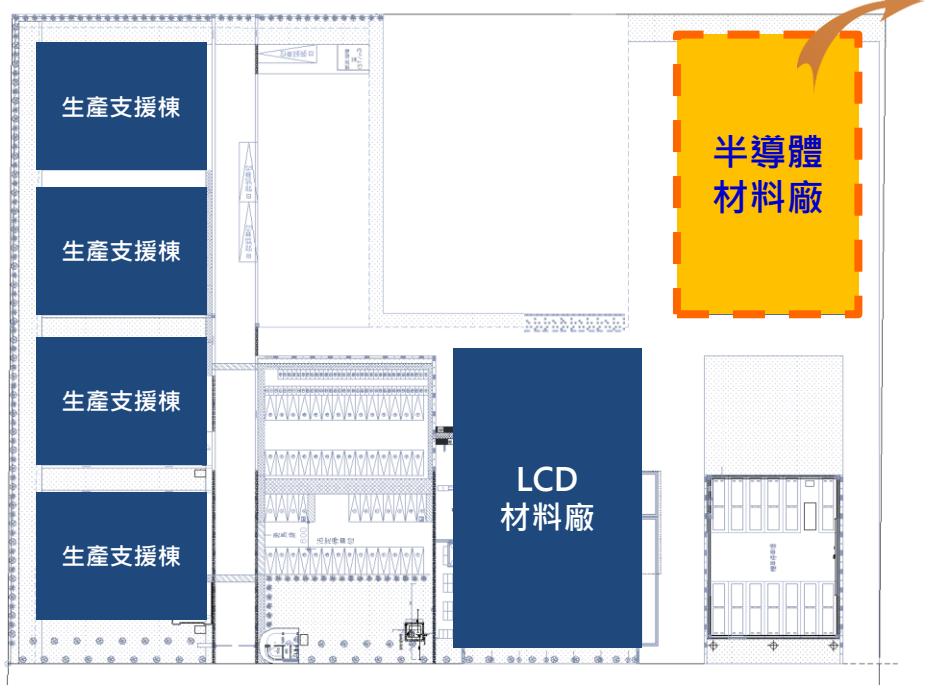


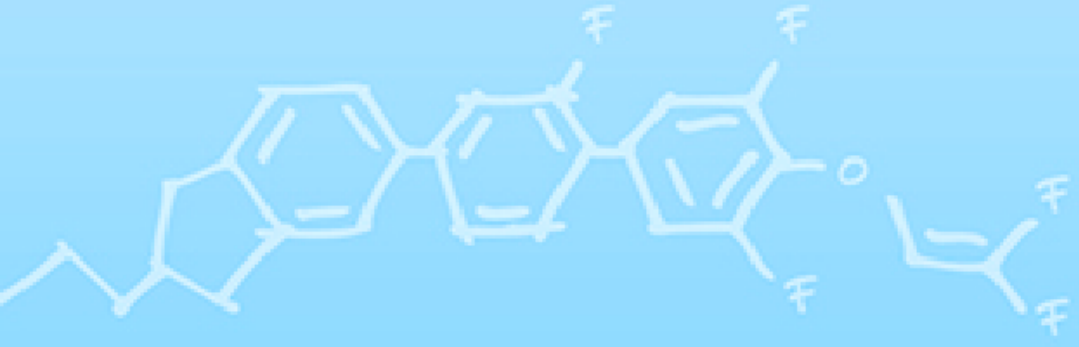


先進製造中心II 半導體材料廠

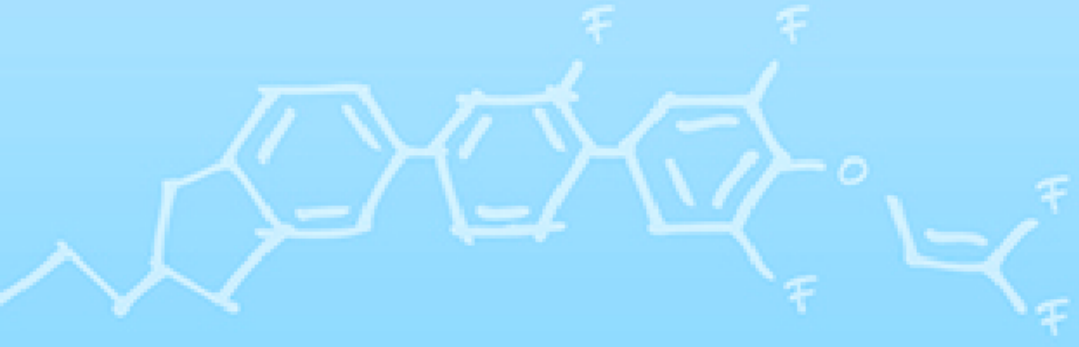
- 產品：半導體材料。
- 2022/Q3 正式量產，建置高純度合成、純化、配方生產線。

先進製造中心 II





Q & A



Thank you